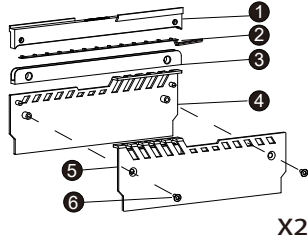


PART LIST

A RAM Cooler
RAM-Kühler
Refridisseur RAM
内存条散热器



X2

1 Lens	2 LED strips	3 Lens bracket
1 Linse	2 LED-Leiste	3 Objektivhalter
1 Lentille	2 Bande LED	3 Porte-lentille
1 导光件	2 LED灯条	3 导光件架

4 Heat spreader A	5 Heat spreader B	6 Screw
4 Wärmeverteiler A	5 Wärmeverteiler B	6 Schraube
4 Dissipateur de chaleur A	5 Dissipateur de chaleur B	6 Vis
4 散热片A	5 散热片B	6 螺丝

B Adapter bracket
Adapterhalterung
Support adaptateur
转接支架
 X4

C Spare screw
Ersatzschraube
Vis de rechange
备用螺丝

D EVA Foam
EVA-Schaum
Mousse EVA
EVA发泡绵
 X2

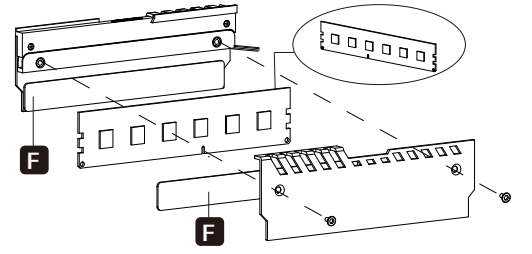
E Allen key
Innensechskantschlüssel
Clé Allen
内六角扳手

F Thermal paste sheet
Wärmeleitpaste
Feuille de pâte thermique
导热贴片
 X4

Assembly Method 1

Montagemethode 1
Méthode d'assemblage 1
组装方法 1

For full height memory modules with chips on both sides
Für Speichermodule voller Höhe mit beidseitigen Chips
Pour modules de mémoire pleine hauteur avec puces des deux côtés
用于带有双面芯片的高内存条

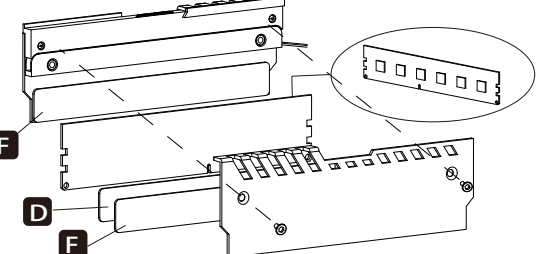


Apply thermal paste sheets on inner side of the heat spreader A&B, and secure together to memory module with screws
Tragen Sie Wärmeleitpaste auf die Innenseite des Wärmeverteilers A & B auf und befestigen Sie sie mit Schrauben am Speichermodul
Appliquez des feuilles de pâte thermique sur la face intérieure du répartiteur de chaleur A&B et fixez-les au module de mémoire avec des vis
在散热片A和B的内侧贴上导热贴片，然后将其固定到内存条上用螺丝固定

Assembly Method 2

Montagemethode 2
Méthode d'assemblage 2
组装方法 2

For full height memory module with chips on single side
Für Speichermodule voller Höhe mit einseitigen Chips
Pour modules de mémoire pleine hauteur avec puces simple face
用于带有单面芯片的高内存条

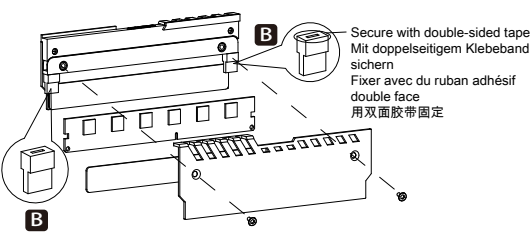


Same as method 1, but apply EVA foam on the side which don't have chips on memory module before assembly
Wie Methode 1, jedoch EVA-Schaum auf der Seite auftragen, die vor dem Zusammenbau keine Chips auf dem Speichermodul aufweist
Comme méthode 1, mais appliquez de la mousse EVA sur le côté qui n'a pas de puces sur le module de mémoire avant l'assemblage
同方法1，但在组装之前在内存条上没有芯片的那一侧贴上EVA发泡绵

Assembly Method 3

Montagemethode 3
Méthode d'assemblage 3
组装方法 3

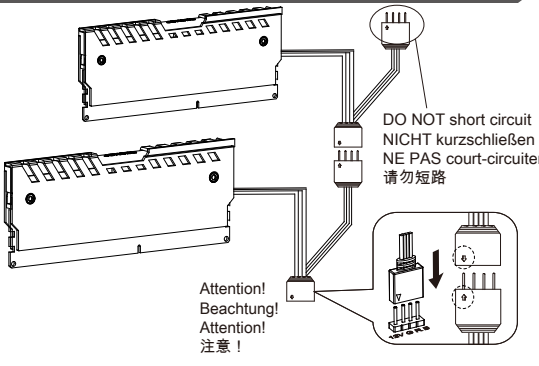
For low-profile memory module, please use Assembly Method 1 & 2 for different designs of memory module
Verwenden Sie für Low-Profil-Speichermodule die Montagemethode 1 und 2 für verschiedene Designs von Memory Module
Pour les modules de mémoire à profil bas, veuillez utiliser les méthodes d'assemblage 1 et 2 pour différentes conceptions de module de mémoire
对应低矮内存条，请针对不同内存条的设计使用组装方法1和2



Place the height adapter between the memory module and LEDs bracket to bring the memory module to correct position
Platzieren Sie den Höhenadapter zwischen dem Speichermodul und der LED-Halterung, um das Speichermodul in die richtige Position zu bringen
Placez l'adaptateur de hauteur entre le module de mémoire et le support des LED pour amener le module de mémoire dans la bonne position
将转接支架放在内存条和LED支架之间，以使内存条处于正确的位置

Wiring

Verdrahtung
Câblage
接线



Connect LED cables to motherboard 12V RGB LED sockets
Schließen Sie LED-Kabel an die 12V RGB-Buchsen des Motherboards an
Connectez les câbles LED aux prises LED 12V RGB de la carte mère
将LED导线连接到主板 12V RGB LED插座